



MATERIALS:
 PLASTIC COMPONENTS: LCP 30% G.F. BLACK (HOUSING)
 PA 4.6 30% G.F. RAL 6034 (EJECTOR PARTS)

TERMINALS: Ph-Bz CuSn 8 0.20 THICK
 PLATING: CONTACT AREA: 0.76 μ m Au MIN OVER 1.27 μ m Ni MIN
 SOLDERING AREA: 3.8 μ m Sn MIN OVER 1.27 μ m Ni MIN
 SOLDER PINS: PhBz CuSn 6 0.20 THICK, TIN PRE-PLATED

- NOTES:**
 [1] WIDTH OF THE CARD SLOT
 [2] PACKAGING: SEE DRAWING PK-94351-001
 [3] ALL DIMENSIONS SHALL CONFORM TO MMC SYSTEM SPECIFICATIONS
 [4] PRODUCT CHARACTERISTIC ACCORDING TO: PS-94351-001
 [5] WITH REFERENCE TO THE PLANE (THE SEATING PLANE) GIVEN BY THE LOWEST OF THE SEVEN SOLDER TAILS AND THE TWO FRONT STAND-OFFS, THE OTHER TWO STAND-OFFS, PROVIDED THAT THEIR HEIGHT IS ACCORDING TO THE DRAWING, SHALL NOT CROSS-OVER THE SEATING PLANE
 [6] MEASURED FROM THE REFERENCE PLANE
 [7] DIAMETER OF TINNING AROUND THE PCB HOLE - 1.9 mm, DIAMETER OF SOLDERING PASTE - 2.5 mm
 [8] HEIGHT OF THE CARD SLOT: 1.60 +0.10/-0.05 mm @ THE SIDES OF THE SLOT, 1.60 +0.10/-0.10 @ THE CENTER OF THE SLOT
 [9] PICK & PLACE AREA FREE OF FLASHES, GATE MARKS, FAT
 [10] STRAIGHTNESS OF THE CARD SLOT AXIS

Std Descr. : 'MMC CONN W/EJECTOR 4 HIGH'

EC NO: Z2010-0111 DRW: GZUIN 2010/01/22 CHKD: LSANTES 2010/01/20 APPR: FBISIELLO 2010/07/05 B	QUALITY SYMBOLS ▽ - 0 ▷ - 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) mm INCH 4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± --- 2 PLACES ± 0.05 ± --- 1 PLACE ± 0.15 ± --- ANGULAR ± 2° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	FIRST ANGLE PROJECTION	REVISE ON CAD ONLY		
			DIMENSION STYLE MM ONLY		TITLE			
			DRAWN BY DATE RDAGOSTI 2000/01/20		MMC CONNECTOR WITH EJECTOR (H=4 MM)			
			CHECKED BY DATE MTESTAGU 2000/01/20		MOLEX INCORPORATED			
			APPROVED BY DATE GZUIN 2000/01/20		MATERIAL NO. 94351-5002	DOCUMENT NO. SD-94351-001	SHEET NO. 1 OF 1	

REFERENCE POINT (0,0)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9